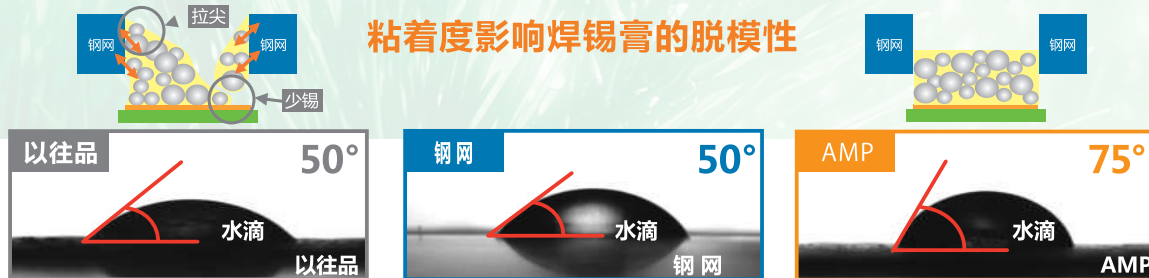


# 高可靠性汽车用无铅焊锡膏

常规钢网厚度可实现微细印刷

AMP

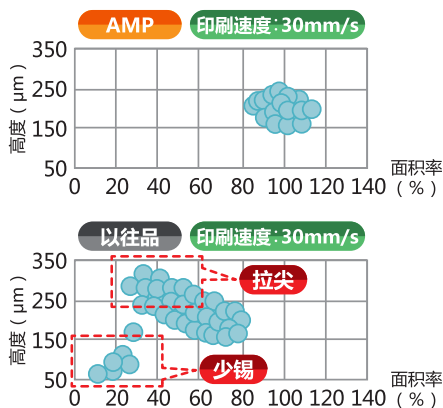
## 新开发疏水性高的合成树脂



- 减轻与钢网开口部的摩擦 ▶ 提高微细印刷性
- 赋予疏水性 ▶ 提高电阻可靠性

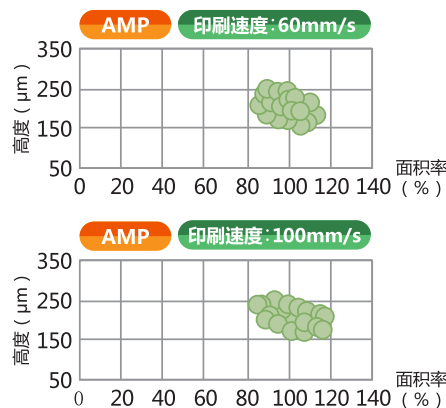
## 稳定的微细印刷性

### 优异的微细印刷性



使用新开发树脂 ▶  
实现优异的稳定印刷性

### 优异的高速印刷性



印刷性稳定 ▶  
可以缩短制造时间

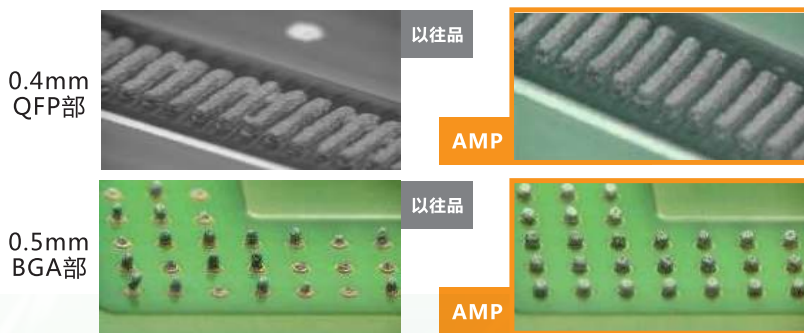
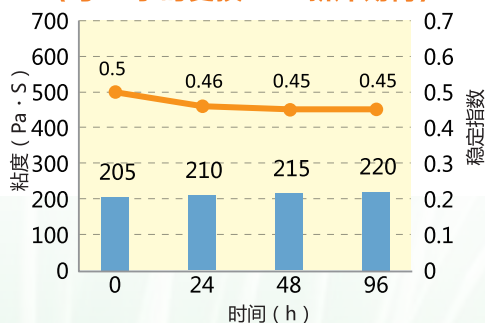
#### 测试条件

- 开口部：275μmΦ部分
- 印刷厚：150μm

## 优异的粘度稳定性

### 粘度与稳定指数的变化

〈每12小时更换80%新焊锡膏〉



厚度150μm的钢网实现0.4mmQFP、0.5mmBGA封装